

FDZ5013 / FDZ5013C

Frequency Doubler

Rev. V2

Features

- Input 3 to 12 GHz
- Output 6 to 24 GHz
- Input Drive Level +13 dBm (nominal)
- Hermetically-Sealed Package

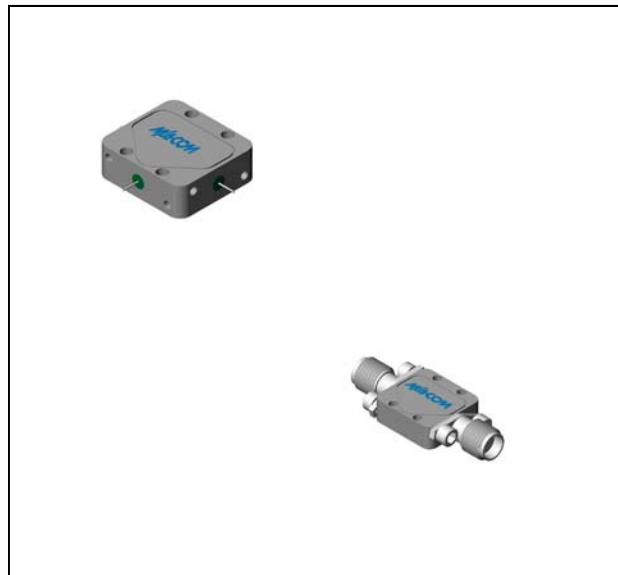
Description

The FDZ5013 is a passive bridge diode frequency doubler, designed for use in military, commercial and test equipment applications. The design utilizes Schottky bridge quad diodes and broadband soft dielectric and/or ferrite baluns to attain excellent performance. The use of high temperature solder assembly processes used internally makes it ideal for use in manual and semi-automated assembly. Environmental screening available to MIL-STD-883, MIL-STD-202, or MIL-DTL-28837, consult factory.

Ordering Information

Part Number	Package
FDZ5013	Versapac
FDZ5013C	SMA Connectorized

Product Image

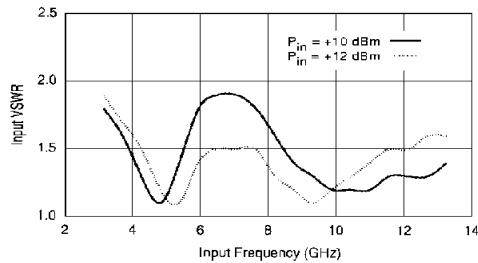


Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$ $P_{in} = +13$ dBm

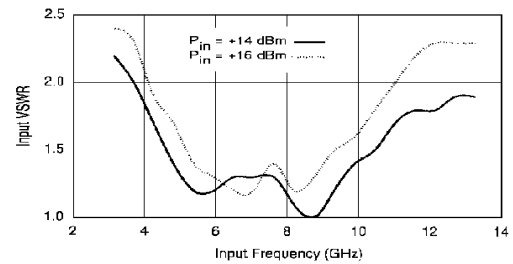
Parameter	Test Conditions	Units	Typical	Guaranteed	
				+25°C	-54° to +85°C
SSB Conversion Loss (max)	$f_{in} = 3$ to 12 GHz	dB	12	14.5	15
Fundamental Suppression (min)	$f_{in} = 5$ to 8 GHz $f_{in} = 3$ to 9 GHz $f_{in} = 3$ to 12 GHz	dBc	15.0 13.0 11.0	11.0 9.5 8.0	9.0 7.5 6.0
Third Harmonic Suppression	$f_{in} = 3.0$ to 5.0 GHz $f_{in} = 5.0$ to 8.5 GHz	dBc	25 22	20 17	18 15
Input VSWR	$f_{in} = 5$ to 10 GHz $f_{in} = 3$ to 12 GHz		1.7:1 2.0:1		

Typical Performance Curves

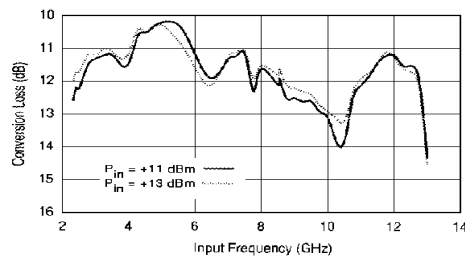
VSWR vs. Frequency



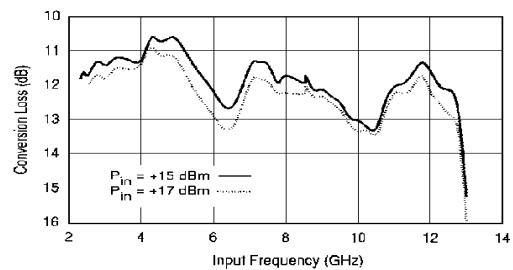
VSWR vs. Frequency



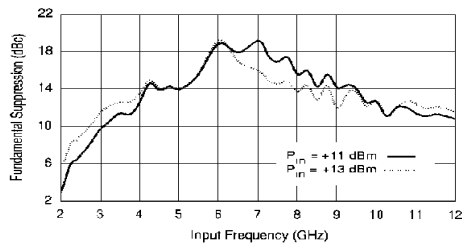
Conversion Loss vs. Frequency



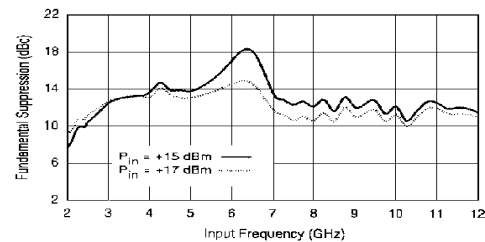
Conversion Loss vs. Frequency



Fundamental Suppression vs. Frequency



Fundamental Suppression vs. Frequency



FDZ5013 / FDZ5013C



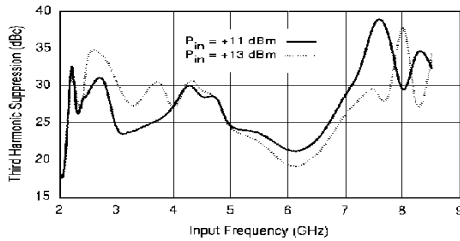
Frequency Doubler

Rev. V2

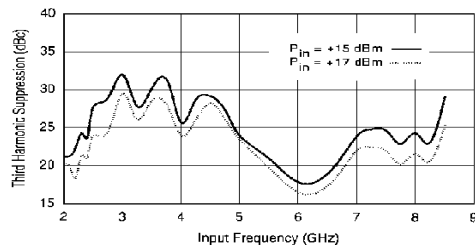
Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Operating Temperature	-54°C to +100°C
Storage Temperature	-65°C to +100°C
Peak Input Power	+23 dBm max @ +25°C +20 dBm max @ +100°C
Peak Input Current	50 mA DC

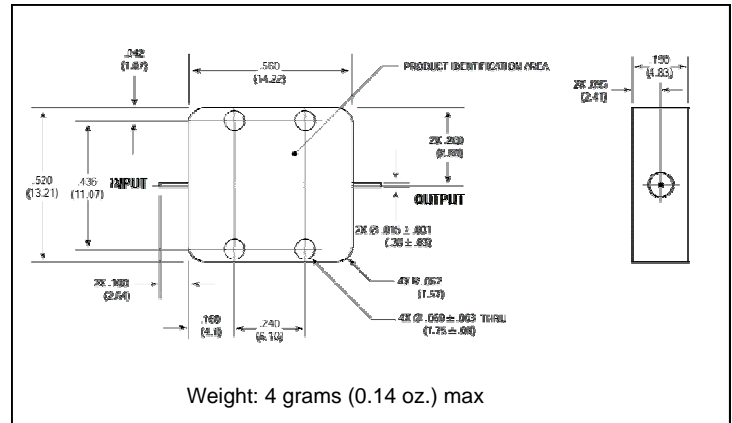
3rd Harmonic Suppression vs. Frequency



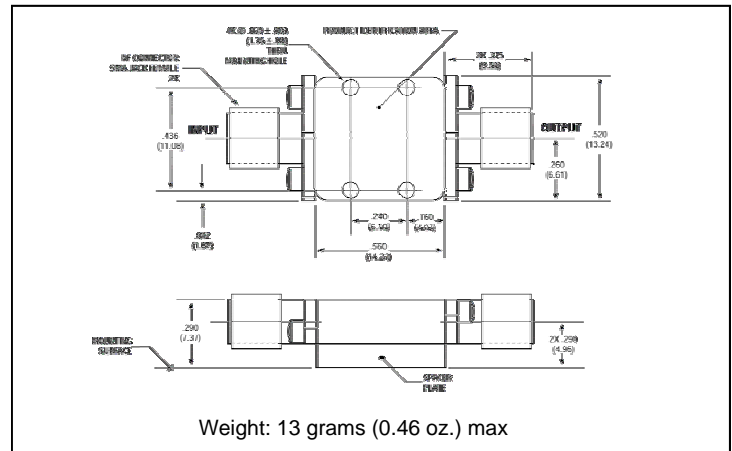
3rd Harmonic Suppression vs. Frequency



Outline Drawing: Versapac *



Outline Drawing: SMA Connectorized *



* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9